

2024 年度

東京都立大学
システムデザイン学部

編入学学生募集要項



TOKYO METROPOLITAN UNIVERSITY

東京都立大学

《目 次》

一般編入

- | | |
|-------------------------|------|
| 1. 募集学科・募集人員 | P. 1 |
| 2. 出願資格 | P. 1 |
| 3. 出願手続 | P. 2 |
| 4. 入学考査料の支払いについて | P. 3 |
| 5. 選抜方法 | P. 4 |
| 6. 実施内容 | P. 4 |
| 7. 合格者の発表 | P. 5 |
| 8. 英語筆記試験に係るスコア提出方法について | P. 5 |

推薦編入 (東京都立産業技術高等専門学校からの推薦者)

- | | |
|------------------|------|
| 1. 募集学科・募集人員 | P. 7 |
| 2. 出願資格 | P. 7 |
| 3. 出願手続 | P. 7 |
| 4. 入学考査料の支払いについて | P. 9 |
| 5. 選抜方法 | P. 9 |
| 6. 試験日時及び場所 | P. 9 |
| 7. 合格者の発表 | P. 9 |

共通事項

- | | |
|------------------|-------|
| 1. 募集学科と出身学科との対応 | P. 10 |
| 2. 編入学年次及び修業年数等 | P. 10 |
| 3. 入学の時期 | P. 10 |
| 4. 入学手続 | P. 10 |
| 5. その他 | P. 11 |
| 6. 個人情報の取り扱いについて | P. 11 |

一 般 編 入

1 募集学科・募集人員

募集学科 *1		募集人員
情報科学科		若干名
電子情報システム工学科 *2		4名
機械システム工学科 *3	知能機械コース	2名
	生体機械コース	2名
航空宇宙システム工学科		若干名
インダストリアルアート学科		若干名

- *1 出願できる学科は、1学科のみです。併願はできません。
- *2 入学後は、情報システムコース又は電気通信システムコースのいずれかに所属します。
コース選択については、試験合格後に本人の希望を確認したうえで決定します。必要に応じて面談を行うことがあります。
- *3 出願できるコースは1コースのみです。併願はできません。

2 出願資格

○ 情報科学科

次の(1)、(2)いずれかに該当する者

- (1) 短期大学の理工学系課程を卒業した者又は2024年3月までに卒業見込の者
- (2) 高等専門学校の理工学系課程を卒業した者又は2024年3月までに卒業見込の者

○ 電子情報システム工学科、機械システム工学科

次の(1)、(2)いずれかに該当する者

- (1) 短期大学の工学系課程を卒業した者又は2024年3月までに卒業見込の者
- (2) 高等専門学校の工学系課程を卒業した者又は2024年3月までに卒業見込の者

○ 航空宇宙システム工学科

次の(1)、(2)いずれかに該当し、かつ、(3)に該当する者

- (1) 短期大学の工学系課程を卒業した者又は2024年3月までに卒業見込の者
- (2) 高等専門学校の工学系課程を卒業した者又は2024年3月までに卒業見込の者
- (3) 出願時まで、材料力学、熱力学及び流体力学に関する科目を各1単位以上修得している者

○ インダストリアルアート学科

次の(1)、(2)いずれかに該当する者

- (1) 短期大学の工学系又は芸術系課程を卒業した者又は2024年3月までに卒業見込の者
- (2) 高等専門学校の工学系又は芸術系課程を卒業した者又は2024年3月までに卒業見込の者

3 出願手続

(1) 出願書類等（本学所定の様式は、この募集要項に添付してあります。）

	出願書類	注意事項
1	志願票	本学所定の様式に必要事項を記入したもの
2	写真票・受験票	本学所定の様式に必要事項を記入し、写真を1枚貼ったもの
3	調査書	本学所定の様式にて出身学校長が作成し、厳封したもの
4	成績証明書	出身学校長が作成し、厳封したもの
5	入学考査料収納証明書	<p>入学考査料(17,000円)を納付し、収納証明書を所定様式に貼付して提出してください。<u>支払方法等については、「4 入学考査料の支払いについて」を参照してください。</u></p> <p>なお、本学が指定する自然災害（東日本大震災、令和2年7月豪雨）により本人又は主たる学資負担者が被災した志願者は、入学考査料を免除する場合がありますので、5/15（月）までに問い合わせ先へご相談ください（必ず考査料の振込前にご相談ください）。</p> <p>※考査料免除の詳細については、別紙「自然災害被災者に対する入学考査料の免除措置の実施について」をご確認ください。</p>
6	返送用封筒	<p>以下2枚の返信用封筒を同封してください。封筒の表には、返送先の郵便番号、住所及び氏名を記入してください。</p> <p>なお、宛名の敬称は「様」としてください。</p> <p>ア 受験票返送用封筒 郵便切手 354円分(94円+速達料金 260円)を貼付した封筒(長形3号) 1枚</p> <p>イ 合否結果送付用封筒 郵便切手 674円分(94円+速達料金 260円+簡易書留料金 320円)を貼付した封筒(長形3号) 1枚</p>
7	外部英語検定試験のスコアシート（ <u>原本及び写し</u> ）	<p>学科ごとに定める外部英語検定試験のスコアを提出してください（試験当日に筆記試験は行いません。）。</p> <p><u>必ず、「8 英語筆記試験に係るスコア提出方法について」を読み、所定の手続きをとってください。</u></p> <p><u>※原本は確認後お返しします。</u></p>

8	シラバスの写し(3科目)	航空宇宙システム工学科志願者のみ 単位修得済の、材料力学、熱力学及び流体力学に関する 授業シラバスの写し
---	--------------	--

(2) 出願方法

簡易書留による郵送に限ります。出願書類一式を封筒に封入し、封筒の表に「編入学出願書類在中」と朱書きし、下記あて先に郵送してください。

〒191-0065 東京都日野市旭が丘6丁目6番地
東京都立大学日野キャンパス管理部学務課教務係 あて
電話 042-585-8623

(3) 出願受付期間

2023年5月29日(月)から6月2日(金)まで (本学必着)

なお、郵便事情による遅延又は未着の責は負いませんので、ご了承ください。

また、電話等での個別の配達状況照会には応じません。簡易書留の郵便追跡サービスをご利用ください。

(4) その他

受験票等は、2023年6月16日(金)以降に送付します。6月22日(木)になっても届かない場合は、上記あて先に電話で照会してください。

4 入学審査料の支払いについて

(1) 支払い方法

E-支払サイト(<https://e-shiharai.net/>)へ事前申込のうえ、コンビニエンスストア、ペイジー対応のATM、ネットバンキング、クレジットカード、Alipay 国際決済(支付宝)、又は銀聯網決済により納付してください(日本国外から支払の場合は、クレジットカード、Alipay 国際決済(支付宝)、銀聯網決済のみ)。なお、振込手数料は各自で負担してください。

※支払方法の詳細は、別紙「東京都立大学 システムデザイン学部 入学審査料払込方法」を参照してください。

《①日本語サイトからの支払い》

支払後、「入学検定料・選考料 取扱明細書」の「収納証明書」の部分を切り取り、別添の「入学審査料収納証明書 貼付台紙」に貼付して提出してください。

《②英語サイトからの支払い》

支払後、印刷した「Result Page」を出願書類と共に提出してください。

(2) 支払い期間

2023年5月15日(月)から6月2日(金)まで

5 選抜方法

調査書、成績証明書、学力試験および面接の結果を総合判断して合格者を決定します。
 なお、募集学科ごとの学力試験の詳細は下表のとおりです。

また、英語科目の学力判定は、出願時に提出される外部英語検定試験のスコアにより行います（試験当日、英語の学力試験は実施しません。）。

募集学科	学力試験
情報科学科	数学、英語（スコア提出）
電子情報システム工学科	数学、物理、英語（スコア提出）
機械システム工学科	数学、物理、英語（スコア提出）
航空宇宙システム工学科	数学、物理、英語（スコア提出）
インダストリアルアート学科	数学、英語（スコア提出）

6 実施内容

(1) 試験日時及び試験科目等

<情報科学科、インダストリアルアート学科>

試験日	試験科目等	時間
2023年 7月1日(土)	数 学	11:00～12:00
	面 接	13:30(予定)～

<電子情報システム工学科、機械システム工学科、航空宇宙システム工学科>

試験日	試験科目等	時間
2023年 7月1日(土)	数 学	11:00～12:00
	物 理	13:00～14:00
	面 接	15:30(予定)～

※ 2023年7月2日（日）を試験予備日とします。不測の事態により、試験日に予定されていた試験の一部又は全部が実施できない場合、試験予備日に実施することがあります。詳細は、システムデザイン学部ホームページ (<https://www.sd.tmu.ac.jp/>) にて周知します。

(2) 出題範囲

- ①数学：線形代数、確率、ベクトル解析、微分積分、微分方程式
- ②物理：力学、電磁気

(3) 場所

東京都日野市旭が丘6丁目6番地
 東京都立大学 日野キャンパス

7 合格者の発表

発表日時 2023年7月31日(月)午前10時

- (1) 発表日時から7日間に限り、システムデザイン学部ホームページ (<https://www.sd.tmu.ac.jp/>) に掲載します。
なお、電話等による照会には応じません。
- (2) 発表日時以降に郵送により本人あてに通知します。

8 英語筆記試験に係るスコア提出方法について

学科ごとに定める外部英語検定試験のスコアシート(原本及び写し)を出願書類として提出してください(複数種類のスコア提出を可とします。その場合、最も評価の高いスコアを採用します)。該当する志願者は、下表を必ず確認の上、次により出願手続等を行ってください。スコアが出願期間までに用意できるよう、早めに準備してください。

なお、新型コロナウイルス感染症の影響等を考慮し、外部英語検定試験の取扱いを変更する場合があります。変更の際には、システムデザイン学部ホームページ (<https://www.sd.tmu.ac.jp/>) への掲載や受験票発送時に通知文を同封するなどして周知します。

また、下表で定める外部英語検定試験については、2024年度入試での取扱いであり、2025年度入試以降は変更する場合があります。

〈学科ごとに定める外部英語検定試験について〉 ※○が提出可

募集学科	TOEFL-iBT	TOEFL-iBT HE	TOEIC	Duolingo
情報科学科	○	○	○	○
電子情報システム工学科	○	×	○	×
機械システム工学科	○	○	○	○
航空宇宙システム工学科	○	○	○	○
インダストリアルアート学科	○	×	○	×

- (1) TOEFLのスコアを提出する場合

- ① 対象となる試験

TOEFL-iBT及びTOEFL-iBT® Home Editionの試験の成績を採用します。TOEFL-PBT、改訂版TOEFLペーパー版テスト及び団体受験用のTOEFL-ITPは対象試験として認めません。

- ② 有効期限

2023年7月1日(土)から過去2年以内に受験した対象試験の成績を有効とします。

- ③ 提出方法

- ・ 志願票の「英語筆記試験」欄で、「TOEFL」の□にチェックを付ける。
- ・ 出願時に、対象試験のTest Taker Score Reports(受験者用控えスコア票)の**原本及びコピー1部**を提出する(原本は確認後お返しします)。

※TOEFL の検定料には1 通分の Test Taker Score Reports 発行・送付料が含まれていますが、オンラインでのテスト申込時に「オンライン上でのスコアレポートと郵送されたコピー」を選択しないと発行・送付されませんので注意してください。(2023 年1 月現在)

(2) TOEIC のスコアを提出する場合

① 対象となる試験

TOEIC Listening & Reading Test の成績を採用します。TOEIC Speaking & Writing Tests、TOEIC Speaking Test、TOEIC Bridge Test 及び団体受験用の TOEIC-IP テストは対象試験として認めません。

② 有効期限

2023 年7 月1 日(土)から過去2 年以内に受験した対象試験の成績を有効とします。

③ 提出方法

- ・志願票の「英語筆記試験」欄で、「TOEIC」の□にチェックを付ける。
- ・出願時に、対象試験の Official Score Certificate (公式認定証) の**原本及びコピー1 部**を提出する (原本は確認後お返しします)。

(3) Duolingo English Test のスコアを提出する場合

① 対象となる試験

Duolingo English Test の詳細は以下 URL から確認してください。

<https://englishtest.duolingo.com/>

② 有効期限

2023 年7 月1 日(土)から過去2 年以内に受験した対象試験の成績を有効とします。

③ 提出方法

- ・志願票の「英語筆記試験」欄で、「Duolingo」の□にチェックを付ける。
- ・テストセンターウェブサイトでスコアを印刷し、欄外に当該ウェブサイトの URL を追記して提出する。

推薦編入（東京都立産業技術高等専門学校からの推薦者）

1 募集学科・募集人員

募集学科 *1		募集人員
情報科学科		各学科・コースとも若干名
電子情報システム工学科 *2		
機械システム工学科 *3	知能機械コース	
	生体機械コース	
航空宇宙システム工学科		

*1 出願できる学科は、1学科のみです。併願はできません。

*2 入学後は、情報システムコース又は電気通信システムコースのいずれかに所属します。
コース選択については、試験合格後に本人の希望を確認したうえで決定します。必要に応じて面談を行うことがあります。

*3 出願できるコースは1コースのみです。併願はできません。

2 出願資格

○ 情報科学科、電子情報システム工学科、機械システム工学科
東京都立産業技術高等専門学校を2024年3月卒業見込みの者で、校長が責任を持って推薦する者

○ 航空宇宙システム工学科
次の(1)及び(2)に該当する者

(1) 東京都立産業技術高等専門学校を2024年3月卒業見込みの者で、校長が責任を持って推薦する者

(2) 出願時まで、材料力学、熱力学及び流体力学に関する科目を各1単位以上修得している者

3 出願手続

(1) 出願書類等（本学所定の様式は、この募集要項に添付してあります。）

	出願書類	注意事項
1	志願票	本学所定の様式に必要事項を記入したもの
2	写真票・受験票	本学所定の様式に必要事項を記入し、写真を1枚貼ったもの
3	校長の推薦書	本学所定の様式にて出身学校長が作成し、厳封したもの
4	成績証明書	出身学校長が作成し、厳封したもの
5	入学考査料収納証明書	入学考査料(17,000円)を納付し、収納証明書を所定様式に貼付して提出してください。 <u>支払方法等</u> について

		<p>は、「<u>4 入学検査料の支払いについて</u>」を参照してください。</p> <p>なお、本学が指定する自然災害（東日本大震災、令和2年7月豪雨）により本人又は主たる学資負担者が被災した志願者は、入学検査料を免除する場合がありますので、5/15（月）までに問い合わせ先へご相談ください（必ず検査料の振込前にご相談ください）。</p> <p>※検査料免除の詳細については、別紙「自然災害被災者に対する入学検査料の免除措置の実施について」をご確認ください。</p>
6	返送用封筒	<p>以下1枚の返信用封筒を同封してください。封筒の表には、返送先の郵便番号、住所及び氏名を記入してください。</p> <p>なお、宛名の敬称は「様」としてください。</p> <p>受験票返送用封筒 郵便切手 354 円分(94 円+速達料金 260 円)を貼付した封筒(長形3号) 1枚</p>
7	シラバスの写し(3科目)	<p>航空宇宙システム工学科志願者のみ 単位修得済の、材料力学、熱力学及び流体力学に関する授業シラバスの写し</p>

(2) 出願方法

簡易書留による郵送に限ります。出願書類一式を封筒に封入し、封筒の表に「編入学出願書類在中」と朱書きし、下記あて先に郵送してください。

〒191-0065 東京都日野市旭が丘6丁目6番地

東京都立大学日野キャンパス管理部学務課教務係 あて

電話 042-585-8623

(3) 出願受付期間

2023年5月29日（月）から6月2日（金）まで（本学必着）

なお、郵便事情による遅延又は未着の責は負いませんので、ご了承ください。

また、電話等での個別の配達状況照会には応じません。簡易書留の郵便追跡サービスをご利用ください。

(4) その他

受験票等は、2023年6月16日（金）以降に送付します。6月22日（木）になっても届かない場合は、上記あて先に電話で照会してください。

4 入学考査料の支払いについて

(1) 支払い方法

E-支払サイト (<https://e-shiharai.net/>)へ事前申込のうえ、コンビニエンスストア、ペイジー対応の ATM、ネットバンキング、クレジットカード、Alipay 国際決済 (支付宝)、又は銀聯網決済により納付してください (日本国外から支払の場合は、クレジットカード、Alipay 国際決済 (支付宝)、銀聯網決済のみ)。なお、振込手数料は各自で負担してください。

※支払方法の詳細は、別紙「東京都立大学 システムデザイン学部 入学考査料払込方法」を参照してください。

《①日本語サイトからの支払い》

支払後、「入学検定料・選考料 取扱明細書」の「収納証明書」の部分を切り取り、別添の「入学考査料収納証明書 貼付台紙」に貼付して提出してください。

《②英語サイトからの支払い》

支払後、印刷した「Result Page」を出願書類と共に提出してください。

(2) 支払い期間

2023年5月15日(月)から6月2日(金)まで

5 選抜方法

推薦書、成績証明書および面接の結果を総合判断して合格者を決定します。

6 試験日時及び場所

試験日時等 2023年7月1日(土) 面接

※開始時間は、後日通知します。

※2023年7月2日(日)を試験予備日とします。不測の事態により、試験日に予定されていた試験の一部又は全部が実施できない場合、試験予備日に実施することがあります。詳細は、システムデザイン学部ホームページ (<https://www.sd.tmu.ac.jp/>) にて周知します。

場 所 東京都日野市旭が丘6丁目6番地
東京都立大学 日野キャンパス

7 合格者の発表

発表日時 2023年7月31日(月) 午前10時

(1) 発表日時から7日間に限り、システムデザイン学部ホームページ (<https://www.sd.tmu.ac.jp/>) に掲載します。

なお、電話等による照会には応じません。

(2) 発表日時以降に郵送により校長あてに通知します。

共通事項

1 募集学科と出身学科との対応

募集学科	出身学科との対応
情報科学科	情報系学科
電子情報システム工学科	電気・電子・情報系学科
機械システム工学科	機械系学科
航空宇宙システム工学科	航空・機械系学科
インダストリアルアート学科	建築・情報・デザイン・アート系学科

※出願に当たっては、各学科・コースの詳細を下記ホームページからも必ず確認してください。

※上記表は出願の目安です。出願資格を満たしていれば、上記表と合致していなくても出願は可能です。

〈システムデザイン学部及び各学科ホームページ〉

システムデザイン学部：[\(https://www.sd.tmu.ac.jp/\)](https://www.sd.tmu.ac.jp/)

情報科学科：[\(https://cs.sd.tmu.ac.jp/\)](https://cs.sd.tmu.ac.jp/)

電子情報システム工学科：[\(https://www.comp.sd.tmu.ac.jp/eecs/\)](https://www.comp.sd.tmu.ac.jp/eecs/)

機械システム工学科：[\(https://www.comp.sd.tmu.ac.jp/mech/\)](https://www.comp.sd.tmu.ac.jp/mech/)

航空宇宙システム工学科：[\(https://aerastro.sd.tmu.ac.jp/\)](https://aerastro.sd.tmu.ac.jp/)

インダストリアルアート学科：[\(https://industrial-art.sd.tmu.ac.jp/\)](https://industrial-art.sd.tmu.ac.jp/)

2 編入学年次及び修業年数等

編入学年次は3年次とし、修業年数は2年とします。

ただし、出身校での履修科目と本学カリキュラムの対応による単位認定状況によっては、修業年数が2年を超える場合があります。単位認定は入学時に決定します。

なお、4年を超えて在学することはできません（休学した場合であっても、その休学期間は在学年数に算入されます。）。

3 入学の時期

2024年4月

4 入学手続

- (1) 日時 2024年3月（詳細は、別途お知らせします。）
- (2) 場所 東京都立大学 日野キャンパス
- (3) 提出書類 詳細は、別途お知らせします。
- (4) 入学料 東京都の住民 141,000円（予定額）
それ以外の者 282,000円（予定額）

「東京都の住民」とは、本人又はその者の配偶者若しくは一親等の親族が入学の日（2024年4月1日）の1年前（2023年4月1日）から引き続き東京都内に住所を有

する者をいいます。その認定は、本人が東京都内に在住の場合は本人の「住民票記載事項証明書」、その他の場合は、東京都内に在住する親族等の「住民票記載事項証明書」及び本人との親族関係を明らかにする戸籍抄本等により行います。

5 その他

(1) 出願書類に欠落がある場合や出願資格に該当しないことが判明した場合は不受理となります。

(2) 出願を受理した後は、提出された書類及び入学考査料は返還しません。

(注) 入学考査料を振り込んだが出願しなかった場合、又は入学考査料を誤って二重に振り込んだ場合は、入学考査料の返還を申請することができます。

詳細は、本学のホームページ

(https://www.tmu.ac.jp/campus_life/tuition/expenses.html) をご確認ください。

「トップページ」→「入試案内」→「学部入試」→「入学考査料・入学料・授業料」

(3) 入学許可を受けた者が出願資格を失った場合は、入学許可を取り消します。

(4) 入学許可後であっても、出願手続又は受験に不正があったと認められたときは、入学許可を取り消します。

(5) 合格者は、合格通知の際に送付する「入学確約書」に必要事項を記入し、2023年8月31日(木)までに提出してください(郵送必着)。なお、入学確約書を提出しない場合には、本学に入学の意思がないものとして取り扱います。

(6) 授業料(年額520,800円(予定額))は、前期と後期の指定された期日までに、それぞれ年額の2分の1を口座振替により納めることとなります。

(7) 入学料及び授業料は、入学時又は在学中に授業料等の改定があった場合には、改定後の金額が適用されます。なお、入学料と授業料には免除又は減額等の制度があります。

(8) **新型コロナウイルス感染症の影響等を考慮し、本募集要項の記載に関わらず、選抜方法や試験実施の日程等について変更する場合があります。変更の際には、システムデザイン学部ホームページ (<https://www.sd.tmu.ac.jp/>) への掲載や受験票発送時に通知文を同封するなどして周知します。**

6 個人情報の取り扱いについて

東京都立大学では、個人情報について以下のとおり法令に基づき取り扱いますので、あらかじめご了承ください。

(1) 本学への出願の際にお知らせいただいた氏名、住所等の個人情報については、入学者選抜(出願処理、選考実施及び合格発表)及び入学手続を行うために使用します。

また、入学者の個人情報については、①教務関係(学籍、修学指導等)、②学生支援関係(健康管理、就職支援、授業料減免、奨学金申請等)、③授業料徴収に関する業務を行うためにのみ使用します。

(2) 入学者選抜に用いた試験成績は、今後の入学者選抜方法の検討資料の作成等に使用することがあります。

2024 年度

東京都立大学編入学 志願票 (システムデザイン学部)

志願者	フリガナ		性別	国籍	受験番号
	氏名			(外国籍の方のみ記入)	※
	生年月日	年 月 日生			
志望学科 (□にチェックすること)	<input type="checkbox"/> 情報科学科 <input type="checkbox"/> 電子情報システム工学科 <input type="checkbox"/> 機械システム工学科 知能機械コース <input type="checkbox"/> 機械システム工学科 生体機械コース <input type="checkbox"/> 航空宇宙システム工学科 <input type="checkbox"/> インダストリアルアート学科 (一般編入による志願者のみ)			出願資格	<input type="checkbox"/> 一般編入 <input type="checkbox"/> 推薦編入 (都立産技高専) (□にチェックすること)
出身学校	国・公・私 立 高等専門学校 短期大学 学科 (年 月 卒業・卒業見込) 【学校所在地】 〒				
現住所	〒 電話 — —				
連絡先 (現住所不在の場合に連絡が取れる所。携帯可)	氏名		住所及び電話番号		
	〒		電話 — —		
英語筆記試験	<input type="checkbox"/> TOEFL <input type="checkbox"/> TOEIC <input type="checkbox"/> Duolingo (提出する試験の□にチェックすること)				

< 志願票等記入上の注意事項 >

- 1 志願者本人が、黒又は青のボールペンを使用して楷書で記入してください。なお、※印の欄には記入しないでください。
- 2 誤って記入した場合は、誤記部分を二重線で消して訂正してください。
- 3 「性別」欄は、男女の記入をしてください。
- 4 「志望学科」欄は、1つだけ□にチェックしてください。なお、出願後の志望学科(機械システム工学科はコースも含む)の変更は認めないので、十分検討して出願してください。
- 5 「出願資格」欄及び「英語筆記試験」欄は、該当する□にチェックしてください。
- 6 出身学校については、国公私立の別及び学校名を記入してください。また、出身学校の所在地も忘れずに記入してください。
- 7 志願票と他の記載事項が異なる場合は、志願票により処理しますので、記入にあたっては注意してください。
- 8 記入事項に不備がある場合は、受理できません。
- 9 連絡先は、確実に連絡が取れるところを記入してください。

2024年度 東京都立大学

写真票

入試名	編入学試験(システムデザイン学部)
-----	-------------------

受験番号	※
------	---

志望学科	
------	--

フリガナ	
------	--

氏名	
----	--

写真貼付欄

2024年度 東京都立大学

受験票

入試名	編入学試験(システムデザイン学部)
-----	-------------------

受験番号	※
------	---

志望学科	
------	--

フリガナ	
------	--

氏名	
----	--

(切り取らないこと)

試験日: 2023年7月1日(土)

場 所: 東京都立大学日野キャンパス

注意事項

- 1 受験票は当日必ず持参してください。
- 2 受験生は、10:30までに試験室に入室してください。(一般編入受験者のみ)
- 3 試験開始後30分以内の遅刻に限り受験を認めます。(一般編入受験者のみ)
- 4 試験中は、受験票、黒鉛筆(シャープペンシルも可)、消しゴム、鉛筆削り及び時計(時計機能だけのもの)以外は机の上に置くことはできません。(一般編入受験者のみ)
- 5 試験当日は、弁当を持参してください。(一般編入受験者のみ)
- 6 推薦編入受験者の集合時間は別途通知します。
- 7 自動車(二輪車を含む)で学内へ入場することはできません。

【記入上の注意事項】

- ・志願者本人が記入してください。
- ・「志望学科」、「フリガナ」、「氏名」の欄を記入してください。なお、※印のついている欄(「受験番号」)は記入しないでください。
- ・志願票と記載内容を一致させてください。
- ・切り離さず提出してください。

【写真貼付欄について】

出願3ヶ月以内に撮影した上半身、脱帽、正面向きの写真を枠内に貼り付けてください(縦4cm × 横3cm)。なお、写真の裏側には志望学科と氏名を記入してください。

調 査 書

志望学科		受験番号	※記入不要
ふりがな		男・女 出身校	年 月 日 入学・編入学・転入学
氏 名			年 月 日 卒業・卒業見込
生年月日	年 月 日		

※卒業見込の場合は第4学年までの順位を記載すること。

学 業	学年	第1学年	第2学年	第3学年	第4学年	第5学年
	順位	位 / 人中	位 / 人中	位 / 人中	位 / 人中	位 / 人中
人 物						

本書の記載事項に誤りがないことを証明します。

年 月 日

学校所在地

学校名

学校長

公印

記載事項責任者

印

推 薦 書

志望学科		受験番号	※記入不要
ふりがな		男 ・ 女 出 身 校	年 月 日 入学・編入学・転入学
氏 名			年 月 日 卒業見込
生年月日	年 月 日		

学 業	学年	第1学年	第2学年	第3学年	第4学年	
	順位	位 / 人中	位 / 人中	位 / 人中	位 / 人中	
人 物						
推 薦 理 由						
<p style="text-align: center;">本書の記載事項に誤りがないことを証明します。</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">年 月 日</p> <p style="margin-top: 20px;">学校所在地</p> <p style="margin-left: 40px;">学校名</p> <p style="margin-top: 20px;"> 学校長 公印 記載事項責任者 ⑨ </p>						

2024 年度東京都立大学システムデザイン学部編入学

入学審査料収納証明書 貼付台紙

収納証明書を貼付してください。

記入欄

フリガナ	
志願者氏名	
連絡先電話番号	
振込年月日	年 月 日
振込元金融機関名	銀行等名・支店名
志望学科	(いずれかの□にチェックすること) <input type="checkbox"/> 情報科学科 <input type="checkbox"/> 電子情報システム工学科 <input type="checkbox"/> 機械システム工学科 知能機械コース <input type="checkbox"/> 機械システム工学科 生体機械コース <input type="checkbox"/> 航空宇宙システム工学科 <input type="checkbox"/> インダストリアルアート学科

2024 年度

東京都立大学システムデザイン学部 編入学学生募集要項

2023 年 4 月発行

編集・発行

東京都公立大学法人

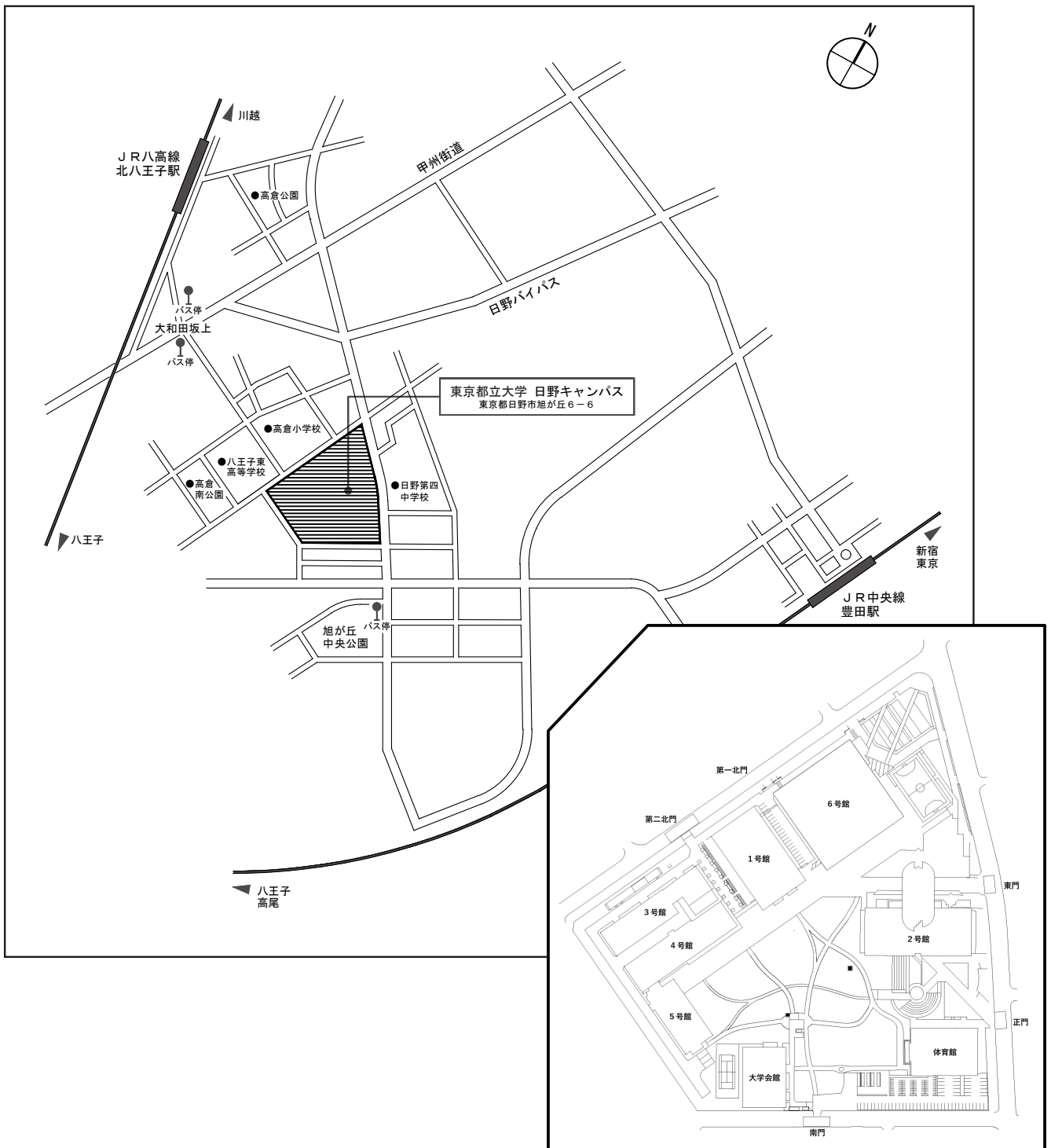
東京都立大学日野キャンパス管理部学務課教務係

〒191-0065 東京都日野市旭が丘 6 丁目 6 番地

電話番号：042-585-8623

メールアドレス：admission-sd@jmj.tmu.ac.jp

東京都立大学（日野キャンパス）への交通機関



- JR中央線「豊田」駅（北口）から徒歩約20分 又は京王バス「平山工業団地循環」乗車（約10分）、「旭が丘中央公園」下車 進行方向へ徒歩約5分
- JR中央線「八王子」駅（北口）から京王バス「日野駅行き」又は「豊田駅北口行き」乗車（約15分～30分）「大和田坂上」下車徒歩約10分
- JR八高線「北八王子」駅から徒歩約15分
- 京王線「京王八王子」駅（西口）から京王バス「日野駅行き」又は「豊田駅行き」乗車（約15分～30分）「大和田坂上」下車徒歩約10分